

(11)Publication number:

08-231847

(43)Date of publication of application: 10.09.1996

(51)Int.CI.

CO8L 71/12 B32B 27/00 CORJ COSK

(21)Application number: 07-039614

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD

(22)Date of filing:

28.02.1995

(72)Inventor: FUJIKI TOMOYUKI

MISAWA HIDETO

TO KOICHI

(54) POLYPHENYLENE OXIDE RESIN COMPOSITION AND PREPREG AND LAMINATE PREPARED BY USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a polyphenylene oxide resin composition which can gave a laminate and a prepreg excellent in water resistance, heat resistance and dimensional stability by adding a solvent to a mixture comprising a polyphenylene oxide, triallyl isocyanurate, a compatibilizer and a specified flame retardant. CONSTITUTION: This composition is prepared by adding a solvent to a mixture comprising a polyphenylene oxide, triallyl isocyanurate, a compatibilizer and a flame retardant (a brominated organic compound inert to the polyphenylene oxide and triallyl isocyanurate). The flame retardant used should not be soluble in the solvent but should be dispersed therein. It is desirable that the brominated organic compound used as the flame retardant has a true density of 3.0 or below.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.01.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3289534

[Date of registration]

22.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出臘公開番号

特開平8-231847

(43)公開日 平成8年(1996)9月10日

(51) Int.Cl.4	機別記号	庁内整理書号	ΡI			技術表示箇所
CO8L 71/1	2 LQM		C08L 7	1/12	LQM	•
B32B 27/0	0 103		B32B 2	7/00	103	
C08J 5/2	4 CEZ		C08J	5/24	CEZ	
C08K 5/0	3		C08K	5/03		
6/3477			!	5/3477		
	_		永賀左書	未請求	請求項の数6	OL (全 8 頁)
(21)出職番号	冷膜平7-39614		(71)出國人		32 C株式会社	
(22) 出顧日	平成7年(1995)2	平成7年(1995)2月28日		大阪府門	[真市大学門真]	048番地
Anna Professional Inc.	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		(72) 発明者	大阪府門	"其市大学門真1	048普地松下電工株
				式会社的	=	
			(72) 発明者			
						048書地松下電工株
				式会社内		
			(72) 発明者		•	
				大阪府門	7真市大字門真1	1048番地松下電工株
	•			式会社内	-	
			(7/A) (20-300 L	-45.ZEE-1-	佐藤成示	/# 1 Ar \

(54) 【発明の名称】 ポリフェニレンオキサイド樹脂組成物並びにそれを用いた 積層板 プリプレグ及び

(57) 【要約】

【目的】 耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性及びガラス転移 点の向上を図ったポリフェニレンオキサイド樹脂組成 物、このポリフェニレンオキサイド樹脂組成物を用いた プリプレグ及びこのプリプレグを用いた積層板を提供す る。

【構成】 PPO、TAIC、相溶化剤及び雖燃剤を含有してなるPPO樹脂組成物に溶剤を添加したワニスにおいて、前配離燃剤が、PPO及びTAICに非反応の臭素化有機化合物であり、かつ、前記溶剤に溶解せず、分散し、真比重が3.0以下である。PPOを30~60重量が、TAICを35~62重量部の割合で含有し、かつ、臭素の含有量がPPO樹脂組成物全量に対する。PPO樹脂組成物を基材に含浸し、加熱乾燥して半硬化させたプリプレグの所定枚数を加熱加圧して積層成形する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリフェニレンオキサイド、トリアリルイソシアヌレート、相溶化剤及び疑燃剤を含有してなるポリフェニレンオキサイド樹脂組成物に溶剤を添加したワニスにおいて、前記離燃剤が、ポリフェニレンオキサイド及びトリアリルイソシアヌレートに非反応の臭素化有機化合物であり、かつ、前記溶剤に溶解せず、分散していることを特徴とするポリフェニレンオキサイド樹脂組成物。

【請求項2】 前記臭素化有機化合物の真比重が3.0 以下であることを特徴とする請求項1記載のポリフェニレンオキサイド樹脂組成物。

【請求項3】 前記奥素化有機化合物が、下記の一般式 〔1〕で表されるデカプロモジフェニルエタン又は下記 の一般式〔2〕で表される4、4ージプロモビフェニル であることを特徴とする請求項1又は請求項2記載のポ リフェニレンオキサイド樹脂組成物。

(化1)

[化2]

【請求項4】 ポリフェニレンオキサイドを30~60 貮量部、トリアリルイソシアヌレートを35~62萬量 邸の割合で含有し、かつ、奥素の含有量がポリフェニレ ンオキサイド樹脂組成物全量に対して8~20重量%で ある前記臭素化有機化合物を含有することを特徴とする 請求項1乃至請求項3いずれか記載のポリフェニレンオ キサイド樹脂組成物。

【請求項5】 請求項1乃至請求項4いずれか記載のポリフェニレンオキサイド樹脂組成物を基材に含浸し、加熱乾燥して半硬化させてなるブリプレグ。

【請求項6】 請求項5記載のブリブレグの所定枚数を加熱加圧して積層成形してなる積階板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、プリント配線板等の絶 緑材料として有用な、耐熱性を省するポリフェニレンオ キサイド樹脂組成物並びにこのポリフェニレンオキサイ ド樹脂組成物を用いたプリブレグ及びこのプリプレグを 用いた積層板に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の電子機器は、搭載される半導体デバイスの高集積化とパッケージの精緻化、ブリント配線板の高密度配級化及び接合、実装技術の向上に伴い、非常に進展しており、特に、移動体通信のような高周波数帯を利用する電子機器においては、進展が著しい。

[0003] この種の電子機器を構成するプリント配線 板は、多層化と微細配線化が同時進行しているが、情報 処理の高速化に要求される信号伝達速度の高速化に、プリント配線板のインピーダンスコントロールが不可欠で あり、高周波数帯になればなるほど、その要求は高くな る。このプリント配線板のインピーダンスコントロール の良否は、回路幅や回路間隔等の寸法精度に左右される。ところが、従来の難燃剤を含む樹脂組成物による積層板では、熟膨張保数が大きいために寸法安定性が悪く、したがって、回路幅や回路間隔等が変動し、設計寸法精度が確保できず、そのインピーダンスコントロールは十分とは言えないものであった。

【0004】このような要求の高周波数帯を利用する電子機器のプリント配線板には、誘電率や誘電損失等の高周波特性が優れている点でポリフェニレンオキサイド樹脂(ポリフェニレンエーテル (PPE) 樹脂とも言う〕が適しているが、耐熱性や寸法安定性が十分ではなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本願発明者等 は、特顧平5-236893号で、耐熱性の向上と寸法 安定性の向上を図ったポリフェニレンオキサイド樹脂組 成物と、このポリフェニレンオキサイド樹脂組成物を用 いたブリプレグの製造方法、及び、このブリプレグを用 いた積層板の製造方法を開示した。すなわち、ポリフェ ニレンオキサイド、トリアリルイソシアヌレート、トリ アリルイソシアヌレートと反応するモノマレイミド基を 有する反応性臭素化化合物とを含有してなるポリフェニ レンオキサイド樹脂組成物と、このポリフェニレンオキ サイド樹脂組成物を用いたプリプレグの製造方法、及 び、このプリプレグを用いた積層板の製造方法である。 ところが、このような、反応型、添加型等の溶解型の臭 素化化合物を難燃剤として、ポリフェニレンオキサイド ートリアリルイソシアヌレート系に含有させた場合に は、耐熱性や寸法安定性に効果があったが、積層板の耐 水性、耐湿性、吸湿耐熱性及びガラス転移点(Tg)等 については、満足できるレベルには至っていなかった。

すなわち、吸湿耐熱性及びガラス転移点(Tg)が低く、吸水率及び吸湿率が大きいため、部品実装時に問題が発生するといった傾向にあった。

【0006】本発明は前記の事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性及びガラス転移点の向上を図ったポリフェニレンオキサイド樹脂組成物、このポリフェニレンオキサイド樹脂組成物を用いたプリプレグ及びこのプリプレグを用いた積層板を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係るポリフェニレンオキサイド樹脂組成物は、ポリフェニレンオキサイド、トリアリルイソシアメレート、相溶化剤及び難燃剤を含有してなるポリフェニレンオキサイド樹

脂組成物に溶剤を添加したワニスにおいて、前記難燃剤が、ポリフェニレンオキサイド及びトリアリルイソシア ヌレートに非反応の臭素化有機化合物であり、かつ、前 記溶剤に溶解せず、分散していることを特徴とする。

【0008】本発明の請求項2に係るポリフェニレンオキサイド樹脂組成物は、前記臭素化有機化合物の真比重が3.0以下であることを特徴とする。

【0009】本発明の請求項3に係るポリフェニレンオキサイド樹脂組成物は、前記臭素化有機化合物が、下記の一般式(1)で表されるデカプロモジフェニルエタン又は下記の一般式(2)で表される4、4-ジプロモビフェニルであることを特徴とする。

[0010]

【化3】

【0012】本発明の請求項4に係るポリフェニレンオキサイド樹脂組成物は、ポリフェニレンオキサイドを30~60重量部、トリアリルイソシアヌレートを35~62重量部の割合で含有し、かつ、臭素の含有量がポリフェニレンオキサイド樹脂組成物全量に対して8~20重量%である前記臭素化有機化合物を含有することを特徴とする。

【0013】本発明の請求項5に係るプリプレグは、請求項1乃至請求項4いずれか記載のポリフェニレンオキサイド樹脂組成物を基材に含浸し、加熱乾燥して半硬化させてなる。

【0014】本発明の請求項6に係る積層板は、請求項5記載のブリプレグの所定枚数を加熱加圧して積層成形してなる。

【0015】以下、本発明を詳細に説明する。本発明において用いられるポリフェニレンオキサイド(以下PPOと称する)(ポリフェニレンエーテル(PPE)とも言う)は、例えば、下記の一般式〔3〕で表される。 【0016】

$$\begin{array}{c|c}
 & R & R \\
\hline
 & R & R \\
\hline
 & R & R
\end{array}$$
[3]

式中、nは繰り返し単位数を表わし、 200~400の整数である。 RはHまたは炭素数1~3の炭化水素基であり、 Rは何じ基でも異なる基でもよい。

【0017】上記の一般式 (3) 表されるPPOの一例 としては、下記の一般式 [4] で表されるポリ (2, 6 ージメチルー1, 4ーフェニレンオキサイド) 等が挙げ られる。

[0018] [化6]

(式中、rは繰り返し単位数を表わし、200~400の整数である。)

【0019】このようなPPOは、例えば、USP4, 059,568号明細書に開示されている方法で合成す ることができる。特に限定するものでないが、例えば、 重量平均分子量 (Mw) が46,000~53,000 で、数平均分子量(Mn)との比、すなわち、分子量分 術 (Mw/Mn) が4.0~4.5のPPOが好まし い。本来PPOは、熱可塑性樹脂であり、耐熱性と寸法 安定性とを改良するために、このPPOとスチレン・ブ タジエンプロックコポリマー、スチレン・イソプレンブ ロックコポリマー、1、2ーポリプタジエン、1、4ー ポリプタジエン、マレイン変性ポリプタジエン、アクリ ル変性ポリプタジエン及びエポキシ変性ポリプタジエン からなる群から選ばれた少なくとも一種の相溶化剤とト リアリルイソシアヌレート(以下TAICと称する)と を含有したPPO樹脂組成物として用いられる。TAI Cは、そのモノマー(以下m-TAICと称する)及び /又はそのプレポリマー(以下p‐TAICと称する) が用いられる。

【0020】本発明のPPO樹脂組成物の特徴は、PP 〇樹脂組成物を用いた積層板の耐水性、耐湿性、吸湿耐 熱性及びガラス転移点の向上を目的として、前記PPO とTAICに相溶化剤及び難燃剤を含有してなるPPO 樹脂組成物に溶剤を添加したワニスにおいて、前記離燃 剤が、PPO及びTAICに非反応の具素化有機化合物 であり、かつ、前記溶剤に溶解せず、分散している点に ある。すなわち、熱可塑性のPPOと熱硬化性のTAI Cとを混合して硬化させると、相互侵入網目構造〔1₽ N (Interpenetrating Polymer Net Work)) を形成し、 耐熱性の高い積層板として極めて優れた構造となる。と ころが、難燃剤が、不飽和結合を有する反応型の難燃 剤、又は前記溶剤に溶解する溶解型の難燃剤である場合 には、この難燃剤が、PPO-TAICのIPN中に侵 人してIPNの形成を阻害し、その結果、TAICの未 重合残渣が多く発生し、このPPO樹脂組成物を用いた プリプレグ及びこのプリプレグを用いた積層板の耐水 性、耐湿性、吸湿耐熱性及びガラス転移点(以下Tgと 称する)が低下する。

【0021】したがって、難燃剤が、PPO及びTAI Cに非反応の臭素化有機化合物であり、かつ、前記溶剤 に溶解せず、分散することにより、離燃剤が樹脂中にフィラーとして存在するため、PPO-TAICのIPN の形成を阻害せず、TAICが略完全に硬化し、良好な 1 PNを形成するので、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性及びTgが向上するものと推察される。さらに、前記臭素化有機化合物の真比重が3.0以下であることが好ましい。すなわち、難燃剤である臭素化有機化合物の真比重が3.0を越える場合には、PPO樹脂組成物のワニス中で難燃剤が沈降し易くなり、常に撹拌しておかなければ、均一なワニスが得られず、作業性が悪くなってしまう。

【0022】例えば、前記臭素化有機化合物としては、 前記の一般式(1)で表されるデカブロモジフェニルエ タン又は前記の一般式[2]で表される4、4-ジブロ モビフェニル等が挙げられる。

【0023】PPOを30~60重量部、TAICを3 5~62重量部の割合で含有するのが好ましい。すなわ ち、PPOが30重量部未満で、TAICが62重量部 を越える割合の場合には、積層板が脆くなり、PPOが 60重量部を越え、TAICが35重量部未満の割合の 場合には、十分なIPNの形成ができない。さらに、具 素の含有量がPPO樹脂組成物全量に対して8~20重 量%である前記臭素化有機化合物を含有することが好ま しい。すなわち、臭素の含有量がPPO樹脂組成物全量 に対して8萬量%未満の場合には、積層板の難燃性が低 下し、UL規格の94V-0のレベルの難燃性を維持で きなくなり、20重量%を越える場合には、積層板を製 造する加熱加圧成形時に臭素(Br)が解離し、積層板 の表面に析出するため、耐熱性が低下する傾向を示す。 【0024】本発明のPPO樹脂組成物は、基材に含浸 してプリプレグを得るために、まずPPO、TAIC及 び前記臭素化有機化合物と必要に応じて加えられる前記 相溶化剤とを有機溶媒とを混合し、ワニスに調製して用 いられる。この有機溶媒としては、前記臭素化有機化合 物を溶解せず、樹脂成分を溶解し、かつ反応に悪影響を 及ぼすものでなければ特に限定されず、例えば、メチル エチルケトン等のケトン類、ジプチルエーテル等のエー テル類、酢酸エチル等のエステル類、ジメチルホルムア ミド等のアミド類、トリクロロエチレン等の塩素化炭化 水素等の適当な有機溶媒を一種あるい二種以上を混合し て用いられる。前記ワニスの樹脂固形分の濃度は、ワニ スを基材に含浸する作業に応じて適当に調整すればよ く、例えば50~90重量%が適当である。

【0025】前記のように調製されたワニスを基材に含 浸し、さらに加熱乾燥し有機溶媒を蒸発させてプリプレ グを得る。前記の基材としては、有機繊維やガラス繊維の織布または不織布を用いる。この基材への含浸量は、ブリプレグ中の樹脂固形分の重量比率が35重量%以上になるようにするのが好ましい。一般に基材の誘電率レルとは、このプリプレグを用いて得られた積層板の誘電率は小かさくするには、ガリブレグ中の樹脂固形分の含有量を前記重量比率よりプレグが37重量%以上の樹脂固形分の含有量では誘電率3、7以下を達成することができる。

【0026】本発明においては、前記のプリプレグを用 いて積層板を作製することができる。詳しく説明する と、本発明のプリプレグを一枚または複数枚重ね、さら にその上下の両面又は片面に銅箔等の金属箔を重ねたも のを加熱加圧成形することにより、積層一体化された両 面金属宿張り又は片面金属稻張り積層板を作製すること ができる。この積層板の金属箔をエッチング加工等して 回路形成することによってプリント配線板を得ることが でき、さらには、このブリント配線板を内層用ブリント 配線板として、本発明のブリプレグを間に介して複数枚 重ねると共に、その最外層に金属箔を重ねたものを加熱 加圧成形することによって、多層プリント配線板を作製 することができる。なお、成形条件は、本発明の樹脂組 成物の原料の配合比率により異なり、特に限定するもの でないが、一般的には温度170℃以上230℃以下、 圧力10kg/cm²以上50kg/cm²以下の条件で適切な時 間、加熱加圧するのが好ましく、さらに、加熱加圧終了 後に圧力開放下で150℃以上250℃以下で再加熱す ると樹脂固形分の硬化をより促進させることができる。 このようにして得られたPPO樹脂組成物はPPOの特 性が損なわれず、誘電特性等の高周波特性が優れたもの であって、しかも、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性及びガ ラス転移点が改良された優れたものである。

【0027】以上により、本発明に係るPPO樹脂組成物を基材に含浸し、加熱乾燥して半硬化させて得たプリプレグ、及びこのプリプレグの所定枚数を加熱加圧して積層成形するして得た積層板によると、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性及びガラス転移点が高く優れている。【0028】

【作用】本発明の請求項1に係るPPO樹脂組成物では、PPO、TAIC、相溶化剤及び離燃剤を含有してなるPPO樹脂組成物に溶剤を添加下ワニスにおいて、前記離燃剤が、PPO及びTAICに非反応の臭素化有機化合物であり、かつ、前記溶剤に溶解せず、分散しているので、熱可塑性のPPOと熱硬化性のTAICとを混合して硬化させると、相互侵入網目構造〔IPN(Interpenetrating Polymer Net Work)〕を形成し、耐熱性の高い積層板として極めて優れた構造となる。ところ

が、難燃剤が、不飽和結合を有する反応型の難燃剤又は 前記溶剤に溶解する溶解型の難燃剤である場合には、こ の難燃剤が、PPO-TAICのIPN中に侵入してI PNの形成を阻害し、その結果、TAICの未承合残液 が多く発生し、このPPO樹脂組成物を用いたプリプレグを用いた積層板の耐水性、耐湿 性、吸湿耐熱性及びガラス転移点(以下Tgと称する) が低下する。したがって、難燃剤が、PPO及びTAI Cに非反応の臭寒化有機化合物であり、かつ、前記やに に溶解せず、分散することにより、難燃剤が樹脂中にフィラーとして存在するため、PPO-TAICのIPN の形成を阻害せず、TAICが略完全に硬化し、良好な IPNを形成するものと推察される。

【0029】本発明の請求項2に係るPPO樹脂組成物では、難燃剤である臭素化有機化合物の真比重が3.0以下であるので、PPO樹脂組成物のワニス中で難燃剤が沈降し難く、基材への含受作業時に、撹拌を常時しなくても均一なワニスが得られる。

【0030】本発明の請求項3に係るPPO樹脂組成物では、前記臭素化有機化合物が、上記の一般式〔1〕で表されるデカプロモジフェニルエタン又は上記の一般式〔2〕で表される4、4ージプロモビフェニルであるので、PPO-TAICのIPNの形成を阻害せず、TAICが略完全に硬化し、良好なIPNを形成するものと推察される。

【0031】本発明の請求項4に係るPPO樹脂組成物 では、PPOを30~60重量部、TAICを35~6 2 重量部の割合で含有するので、 I P N が形成されるの で、耐熱性に優れる。すなわち、PPOが30重量部未 **満で、TAICが62重量部を越える割合の場合には、 積層板が脆くなり、PPOが60重量部を越え、TAI** Cが35重量部未満の割合の場合には、十分なIPNの 形成ができない。さらに、臭素の含有量がPPO樹脂組 成物全量に対して8~20重量%である前記臭素化有機 化合物を含有するので、雖燃性に優れる。すなわち、吳 森の含有量がPPO樹脂組成物全量に対して8重量%未 満の場合には、積層板の離燃性が低下し、UL規格の9 4 V-0 のレベルの難燃性を維持できなくなり、20重 量%を越える場合には、積層板を製造する加熱加圧成形 時に臭素(Br)が解離し、積層板の表面に析出するた め、耐熱性が低下する傾向を示す。

【0032】本発明の請求項5に係るブリプレグでは、 請求項1乃至請求項4いずれか記載のPPO樹脂組成物 を基材に含浸し、加熱乾燥して半硬化させるので、耐水 性、耐湿性、吸湿耐熱性に優れ、ガラス転移点が高い。 【0033】本発明の請求項6に係る積層板では、請求 項5記載のプリプレグの所定枚数を加熱加圧して積層成 形するので、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性に優れ、ガラ ス転移点が高い。

[0034]

【実施例】以下、本発明を実施例により、具体的に説明 する

【0035】(実施例1)表1の配合に示すように、上 記の一般式〔4〕で表されるPPO(日本ジーイープラ スチックス株式会社製:商品名ノリルPX9701) 4 0 重量部、m-TAIC(口本化成株式会社製) 45重 量部、p-TAIC (第一工業製薬株式会社製:商品名 P-TAIC-1000C) 10重量部、相溶化剤とし てスチレン・ブタジエン・プロックコポリマー(旭化成 工業株式会社製:商品名タフプレンA) 5 重量部、難燃 剤として臭素化有機化合物である L.記の一般式 (1) で 表されるデカプロモジフェニルエタン(三井東圧ファイ ン株式会社製:商品名プラネロンBDE、82、3Br %)を22.6重量部及び開始剤として α 、 α 、Uス (1-プチルバーオキシーm-イソプロピル) ベンゼン (日本油脂株式会社製:商品名PB-P) 1.5重量部 を配合し、これを溶剤であるトリクロロエチレン中で混 合、分散、溶解してPPO樹脂組成物のワニスを得た。 前記難燃剤が、PPO及びTAICに非反応の臭素化有 機化合物であるので、PPO樹脂組成物であるワニス中 で、前記難燃剤は、前記溶剤には溶解せず、分散してい た。このワニスをEガラスクロス(旭シェーベル株式会 社製:商品名216L)に含浸させた後、温度120 ℃、5分間の条件で加熱乾燥し、溶媒を除去して樹脂含 有量35重量%のプリプレグを得た。この1枚のプリプ レグの両面に飼箔(DT箔)を貼着して温度170℃、 圧力50kg/cm²、180分間の成形条件で加熱加圧し、 その後、圧力開放下で乾燥機にて温度230℃、2時間 の条件で再加熱して、内層プリント配線板用の両面鋼張 積層板を得た。この内層プリント配線板用の両面鋼張積 層板にパターンを形成してコアとし、このコアの両面に それぞれ、2枚ずつプリプレグを重ね、その上下両側に 厚さ70μmの銅箔(ST箔)を重ねて、温度170 ℃、圧力 5 0 kg/cm²、1 8 0 分間の成形条件で加熱加圧 し、その後、圧力開放下で乾燥機にて温度230℃、2 時間の条件で再加熱して、ブリント配線板用の両面鋼張 積層板を得た。得られた両面銅張積層板を50mm×5 0 mmにカットして、積層板の吸湿耐熱性用のサンプル

【0036】5枚のプリプレグを重ね、その上下両側に

厚さ70μmの鋼箔(ST箔)を重ねて、温度170℃、圧力50kg/cm²、180分間の成形条件で加熱加圧し、その後、圧力開放下で乾燥機にて温度230℃、2時間の条件で再加熱して、ブリント配線板用の両面鋼張積層板を得た。得られた両面鋼張積層板の表面の鋼箔をエッチングして除去し、50mm×50mmにカットして、ガラス転移点(Tg)、吸水率及び吸湿率用のサンプルとした。

【0037】前記サンプルを用いて、積層板の吸温耐熱性、ガラス転移点(Tg)、吸水率及び吸湿率を測定し、表1に示した。

【0038】(比較例1)実施例1において、デカプロモジフェニルエタンに代えて、不飽和結合を有する反応型の離燃剤である反応性臭素化化合物として、下記の一般式 (5)で表されるN-(2,4,6-トリプロモフェニル)マレイミド(三井東圧ファイン株式会社製:商品名TBP-MI、58、5Br%)を35重量部用いた以外は、実施例1と同様にしてPPO樹脂組成物、プリプレグ及び積層板を得て、積層板の吸湿耐熱性、ガラス転移点(Tg)、吸水率及び吸湿率を測定し、表1に示した。

[0039]

【化7】

【0040】(比較例2) 実施例1において、デカプロモジフェニルエタンに代えて、前記溶剤(トリクロロエチレン)に溶解する溶解型の羅燃剤である下記の一般式〔6〕で表される添加型雑燃剤(日産化学株式会社製:商品名SR-245、67.4Br%)を29.1重量部用いた以外は、実施例1と同様にしてPPO樹脂組成物、プリプレグ及び積層板を得て、積層板の吸湿耐熱性、ガラス転移点(Tg)、吸水率及び吸湿率を測定し、表1に示した。

[0041]

[化8]

【0042】なお、PPO樹脂組成物のガラス転移点 (Tg) は、IPC-TM-650, 2. 4. 24の熱 カ学的解析法に準じて、TMAを用いて求めた。

【0043】吸湿耐熱性は、得られた $50 \text{ mm} \times 50 \text{ m}$ mの両面倒银積層板を、100 C、2 時間煮沸するD-2/100及び135 C、2 気圧、2 時間のプレッシャークッカーテスト(PCT)で行い、それぞれ、サンプル数 5 個で、260 C の半田槽中に20 秒間浸漬したもののフクレの発生の有無を目視で観察した。例えば、5 個中フクレの発生が無かったものについては、0/5、5 個中フクレの発生が5 個あったものについては、5/5 と記して表1 に示した。

【0044】吸水率は、JIS-C6481に準じて、E-24/50+D-24/23で測定した。すなわち、50℃で24時間乾燥し、23℃で24時間、水に浸漬することにより、吸水率を測定した。吸湿率は、E-24/50+C-24/60/95で測定した。すなわち、50℃で24時間乾燥し、23℃で24時間、相対湿度95%、60℃で24時間調湿することにより、吸湿率を測定した。吸水率及び吸湿率の測定に用いるサンブルは、得られた積層板の表面鋼箔をエッチング後50mm×50mmにカットしたものを用いた。

[0045]

【表1】

-			実施例 1	比較例 1	比較例2		
E PPO		PPO		40	40		
•			45	45	45		
-			10	10	10		
5			5	5	5		
			22,6	35	29.1		
i			1.5	1.5	1.5		
108	72		フクレ発生無し(0/5)	フクレ発生有り (4/5 不可)	フクレ発生有り (2/5不可)		
· ·			フクレ発生無し (D/5)	フクレ発生有り (5/5 不可)	フクレ発生有り (5/6不可)		
			180	170	125		
æ			0.13	0.43	0.30		
			0,09	0.23	0.24		
	「食量部」	「重量部」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	PPO	実施例1 中PPO 40 車 m-TAJC 45 車 p-TAJC 10 部 10 10 車 22.6 財金額 1.5 取品 D-2/100 フクレ発生無し(0/5) 財業性 PCT フクレ発生無し(0/5) 下点 [**C] 180 吸水 本 (8) の水 0.13	実施例1		

【0046】表1から、実施例1は比較例1及び比較例 2に比べて、得られたPPO樹脂組成物のガラス転移点 が高く、加えて、積層板の耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性 が良好であることが確認できた。

[0047]

【発明の効果】本発明の請求項1に係るPPO樹脂組成物によると、難燃剤が、PPO及びTA1Cに非反応の臭素化有機化合物であり、かつ、前配溶剤に溶解せず、分散しているので、熱可塑性のPPOと熱硬化性のTA1Cとを混合して硬化させると、相互侵入網目構造〔IPN(Interpenetrating Polymer Net Work)〕を形成し、耐熱性の高い積層板として極めて優れた構造となるので、ガラス転移点が高く、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性に優れたプリプレグ及び積層板が得られる。

【0048】本発明の請求項2に係るPPO樹脂組成物によると、PPO樹脂組成物のワニス中で難燃剤が沈降し難く、基材への含浸作業時に、撹拌を常時しなくても均一なワニスが得られるので、作業性が向上する。

【0049】本発明の請求項3に係るPPO樹脂組成物によると、臭素化有機化合物が、デカプロモジフェニルエタン又は4、4ージプロモビフェニルであるので、PPO-TAICのIPNの形成を阻害せず、TAICが略完全に硬化し、良好なIPNを形成するので、ガラス転移点が高く、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性に優れたプリプレグ及び積層板が得られる。

[0050] 本発明の請求項4に係るPPO樹脂組成物によると、PPOを30~60重量部、TAICを35~62重量部及び前記臭素化有機化合物を8~20重量

部の割合で含有するので、ガラス転移点が高く、難燃性、耐熱性及び耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性に優れたプリプレグ及び積層板が得られる。

【0051】本発明の請求項5に係るブリブレグによると、請求項1乃至請求項4いずれか記載のPPO樹脂組成物を基材に含浸し、加熱乾燥して半硬化させるので、

耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性に優れた積層板に用いるブリブレグが得られる。

【0052】本発明の請求項6に係る積層板による と、、請求項5記載のプリプレグの所定枚数を加熱加圧 して積層成形するので、耐水性、耐湿性、吸湿耐熱性に 優れた積層板が得られる。